

SN100C-HF3+

Rev: 15.1

Datum 2025.09.02
Sprache Deutsch
SDS 950607



ZUSAMMENFASSUNG

Blei- und silberfreie, halogenidfreie Lotpaste für Fine-Pitch-anwendungen

LOTPASTE	SN100C-HF3+
PROZESS	
No-Clean Prozess	9
Nachreinigung	6

INDUSTRIEANWENDUNGEN	
Standardelektronik	8
Industrieelektronik	9
High Tech Elektronik (Automotive)	8

PROZESSTAUGLICHKEIT	
Rakel	9
ProFlow	TBD
Bleifreies Profil Luft, kurz	8
Bleifreies Profil Luft, lang	8
N2 Prozess bleifrei	9
Dampfphase	7
Glänzende Lötstellen	9
Optisch saubere Leiterplatten	8
Kompatibel mit Incircut-Test (ICCT)	9
Kompatibel mit Überzugslacken	6

Inhalt	
Speziell für diese Anwendung entwickelt	9 - 10
Generell für diese Anwendung qualifiziert	7 - 8
Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl	5 - 6
Generell nicht für diese Anwendung nutzbar	3 - 4
Falsche Auswahl	1 - 2

Überprüfen Sie die Verträglichkeit nach jedem Prozesswechsel.

Chemisches Industrieprodukt.

Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

Disclaimer: (D)

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.

KLASSIFIZIERUNG	
DIN-EN-29454-1: 1994	1.2.3.C
IPC-J-STD-004-A: 2004	REL0
IPC-J-STD-005: 1995 (Pulver)	T4
Partikelgröße	[µm] 20-38

EIGENSCHAFTEN	
Flussmittel	F3+
Legierungstyp	SN100C
Legierungszusammensetzung	Sn99.25Cu0.7Ni0.05
Liquidus	[°C] 227
Solidus	[°C] 227
Empfohlene Peaktemperatur	[°C] 238-250
Säurezahl	[mg KOH/g] 124.3
Flussmittelgehalt	[% w/w] 12.2
Farbe der Rückstände	Colorless
Klebekraft Malcom TK1	JIS-Z-3284 [gf] @ 0h 110

TESTBERICHT(E)	
IPC/ANSI-J-STD-005	Compliant
COC - Qualitätszertifikate	Website
Konformitätserklärung 2011/65/EU (RoHS)	Available
Anwendungshinweise	EN/DE
Kupferspiegel	IPC-TM-650 2.3.32 Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.33 [Silberchromat] Pass
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.35.1 [Fluoride] Pass
Kupferkorrosion	IPC-TM-650 2.6.15 Pass
SIR	IPC-TM-650 2.6.3.3 Pass
ECM	IPC-TM-650 2.6.14.1 Pass

VERPACKUNG UND LAGERUNG	
Dose	PP [g] 500
Kleine Kartusche	HDPE [g] 650
Große Kartusche	HDPE [g] 1300
Kassette	[g] 800
Mindesthaltbarkeit (Monaten)	4-10 °C -
Mindesthaltbarkeit (Monaten)	4-10 °C 6